

北京赛微电子股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内（2025年11月26日、2025年11月27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高，且公司未通过公共渠道进行解释说明的信息；
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司截至目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价

格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、2025年7月25日，公司披露《重大资产出售实施情况报告书》。公司原全资子公司 Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典 Silex”）是全球领先的纯 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）代工企业，服务于通信计算、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户，于 2023 年 12 月开始进行 MEMS-OCS（Optical Circuit Switch 的缩写，即光链路交换器件）8 英寸晶圆的商业化规模量产。2025 年 7 月，公司完成对瑞典 Silex 控制权重大资产出售交割后，瑞典 Silex 由公司全资子公司变为持股 45.24% 的参股子公司，不再纳入公司合并报表，公司面临 MEMS 业务收入及扣除非经常性损益的净利润下降的风险。根据公司 2024 年经审计的财务报告及天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，公司转让瑞典 Silex 控制权前后公司主要收入及利润财务指标对比情况如下：

利润表项目	2024 年度		
	实际数	备考数	变动率
营业收入（万元）	120,471.56	34,750.46	-71.15%
净利润（万元）	-25,525.60	-35,674.74	不适用
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-16,999.41	-27,148.55	不适用

公司 2025 年 10 月 28 日披露《2025 年第三季度报告》，公司营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润对比情况如下：

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（万元）	11,181.98	-59.17%	68,191.56	-17.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-23,497.07	-198.67%	-25,443.63	-99.90%

近期瑞典 Silex 召开董事会，讨论决策了 IPO 相关事项，即瑞典 Silex 拟启动 IPO 相关工作并制订了初步时间表，但关于其估值、股权架构、融资规模、准确时间、未来规划等具体细节，需以瑞典 Silex 后续工作开展及实现的具体结果为准，存在不确定性。公司目前所持有瑞典 Silex 的 45.24% 股权的相关安排，

也将结合公司总体战略发展、瑞典 Silex 规划等各方面因素统筹考虑，并以后续工作开展及实现的具体结果为准，同样存在不确定性。敬请广大投资者秉持长期价值投资理念，客观分析公司当前所处发展阶段及业务进展情况，充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，注意投资风险。

3、2025 年 8 月 15 日，公司披露《关于控股子公司 MEMS-OCS 通过验证并启动试产的公告》。公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）代工制造的某款 MEMS-OCS 通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS-OCS 8 英寸晶圆的小批量试生产。截至本公告披露日，赛莱克斯北京所代工的 MEMS-OCS 芯片尚未进入规模量产阶段，根据产业发展规律及公司此前境内外产线的实际运营经验，上述 MEMS-OCS 芯片从小批量试生产到规模量产所需时间以及未来可能所带来的订单体量，公司尚无法准确预计，客观上存在不确定性。敬请广大投资者秉持长期价值投资理念，客观分析公司当前所处发展阶段及业务进展情况，充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，注意投资风险。

4、2025 年 8 月 19 日、2025 年 9 月 30 日，公司分别披露《关于收购青岛展诚科技有限公司 56.24%股权的公告》、《关于青岛展诚科技有限公司完成工商变更登记的公告》。截至本公告披露日，公司已完成对青岛展诚科技有限公司（以下简称“展诚科技”）56.24%股权的交割手续，合计持有展诚科技 61%股权。截至目前，展诚科技 IC 物理设计服务收入以及尤其 EDA 软件开发业务收入占公司总体收入及利润的比例较低。敬请广大投资者秉持长期价值投资理念，客观分析公司当前所处发展阶段及业务进展情况，充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，注意投资风险。

5、2025 年 11 月 18 日，公司披露《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。公司拟以不超过 6,000 万元交易总价款购买北京芯东来半导体科技有限公司（以下简称“芯东来”）部分股权（以下简称“本次交易”）。截至本公告披露日，本次交易公司尚未与潜在交易对手方进行芯东来股权交割；芯东来的光刻机业务属于成熟制程，不涉及先进制程，且芯东来在实际运营中可能面临运营管理、市场竞争等多种风险，短期内对公司降低关键核心设备供应风险、提升国产设备应用比例的支撑作用可能有限，公司面临可能无法实现预期投资目的的风险。敬请广大投资者秉持长期价值投资理念，客观分析

公司当前所处发展阶段及业务进展情况,充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

6、公司股价年初至今涨幅高达 192.75%,且近期换手率及成交量急剧放大,存在市场情绪过热的情形,可能存在股价大幅上涨后回落的风险。敬请广大投资者秉持长期价值投资理念,客观分析公司当前所处发展阶段及业务进展情况,充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

7、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)近期因基金退出需要持续减持公司股份,自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 11 月 27 日,国家集成电路基金通过集中竞价累计减持公司股份 14,264,498 股,持股比例从 6.948121%降至 4.999986%。截至本公告披露日,国家集成电路基金不再是公司持股 5%以上股东,且根据国家集成电路基金出具的《简式权益变动报告书》显示,国家集成电路基金在未来 12 个月内将按照相关法律法规、监管规定,视市场情况及自身退出需要择机减持公司股份。上述相关内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 11 月 27 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》、《简式权益变动报告书》。敬请广大投资者秉持长期价值投资理念,客观分析公司当前所处发展阶段及业务进展情况,充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

8、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者秉持长期价值投资理念,客观分析公司当前所处发展阶段及业务进展情况,充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日